

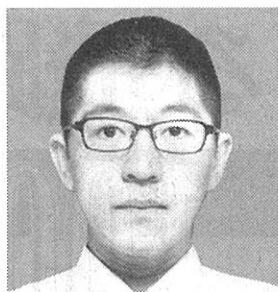
サイ・テク こらむ・ 知と技の発信

[260]

埼玉大学・理工学研究の現場

■ 極薄単位の切削
金属部品の製造では、切削と直接目に触れる切削加工部品は多くありません。

呼ばれる工程がよく使われます。銳利で剛性の高い金属製の工具で、金属材料の表面をよく薄く、厚さ数十マイクロメートルの単位で削りとつて製品形状を作り出す加工です。みなさんの身近で使われる機械製品は、大半が量産性に優れた射出成型やプレス加工によって作られており、近年では、アップル社のスマートフォンやコンピューターがアルミ材料の切削によつて外装部品を製造していますが、ほとんどの場合、医療機器や航空機部品、金型といった非常に高付加価値で製造規模が比較的小な部品の製造に使用されています。

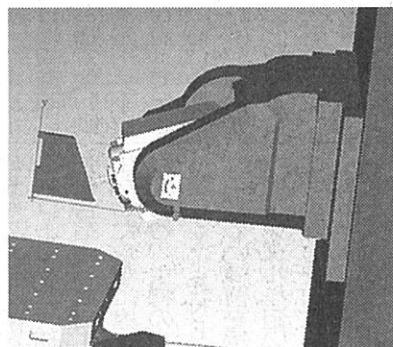


かねし・じゅんいち

かねこ・じゅんいち 73年生。04年
3月大阪大学大学院修了。博士（工
学）。埼玉大学助手を経て13年4月
から現職。専門は数値制御工作機械
の経路計画、切削現象解明、大規模
三次元形状処理

複雑形状部品製造へ挑戦

金子 順一 大学院理工学研究科 准教授



卷之四

■企業との共同研究
図にありますように、近年の
工作機械は工具先端の位置と工
具そのものの姿勢を同時に変更
同研究を行つています。

埼玉県下には、これらの精密機
械の産業が多く集積しており、
本研究室でも様々な企業との共

そのため、本研究室では一般の計画手法で行われている幾何的な形状処理に加えて、機械の加減速特性の考慮や工具に作用する切削抵抗の影響軽減等を実現する各種の計画アルゴリズムを考案し、計算機プログラムの開発を行つたうえで手法の検証を進めています。

企業、団体、商店街などの話題や情報をお寄せください
TEL 048・795・9161 FAX 048・653・9040
keizai@saitama-np.co.jp